

達興材料

A Materials Design House and More

法人說明會

2026.02.26



- 本簡報及同時發佈之相關訊息內含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊。本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異，其原因可能來自於各種本公司所不能掌控的風險。
- 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。



簡報大綱

- ◆ 公司簡介
- ◆ 經營成果
- ◆ 未來展望
- ◆ Q & A

公司簡介





公司基本資料



創立日期

2006年7月12日
(友達光電及長興材料合資成立)

資本額

新臺幣10.27億

員工人數

截至2026年1月之員工人數為 439人
研發人員 > 50%

上市日期

2012年7月16日 (股票代號：5234)

合併營收

2025年：46.30億

主要營業項目

半導體材料
顯示器材料
關鍵原材料
其他特用精細化學材料

經營成果



合併綜合損益表-1

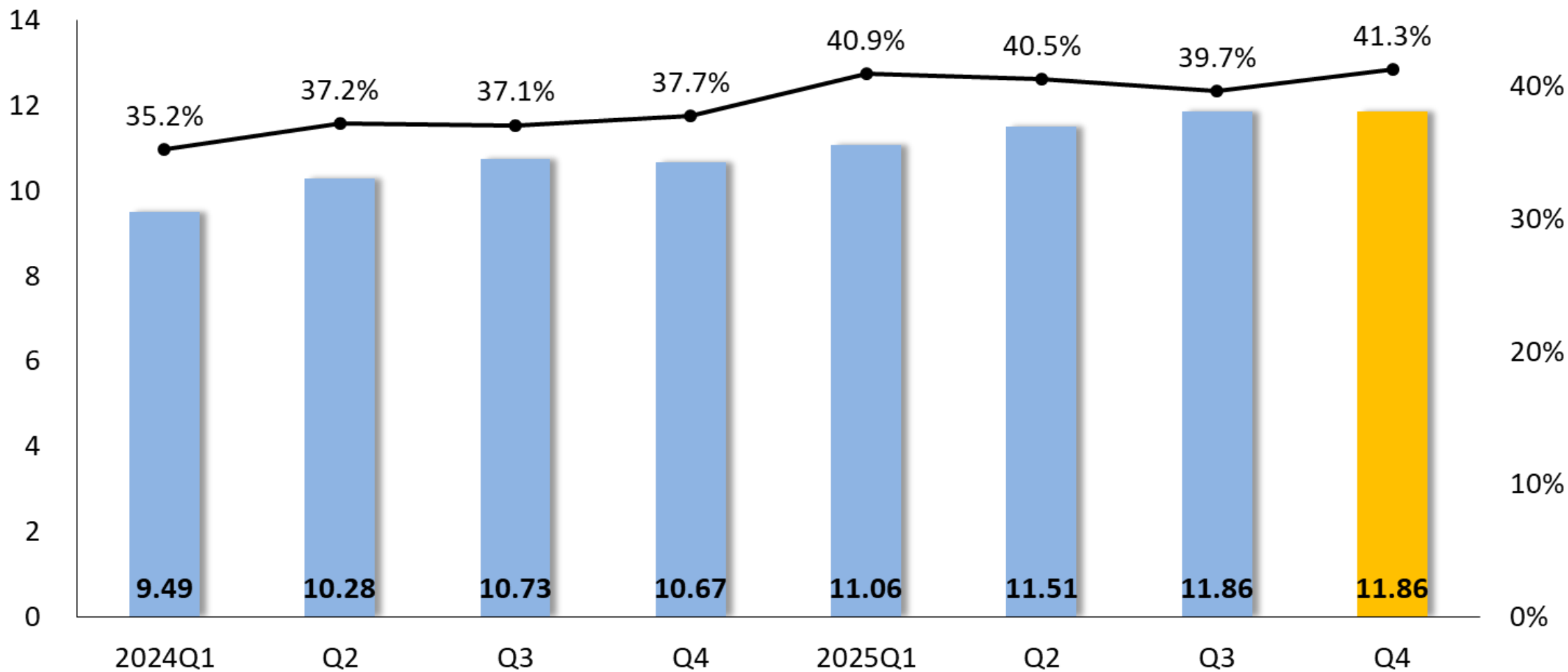
Unit : NTD M	2025 Q4		2025 Q3		QoQ	2024 Q4		YoY
營業收入	1,186.4	100.0%	1,186.2	100.0%	0.0%	1,067.4	100.0%	11.1%
營業成本	696.8	58.7%	715.6	60.3%	(2.6%)	664.6	62.3%	4.9%
營業毛利	489.6	41.3%	470.6	39.7%	4.0%	402.9	37.7%	21.5%
銷售費用	56.2	4.7%	56.1	4.7%	0.2%	49.5	4.6%	13.5%
管理費用	68.9	5.8%	63.9	5.4%	7.8%	55.8	5.2%	23.3%
研發費用	148.3	12.5%	141.4	11.9%	4.9%	130.6	12.2%	13.6%
營業費用	273.3	23.0%	261.3	22.0%	4.6%	235.9	22.1%	15.9%
營業淨利	216.3	18.2%	209.4	17.6%	3.3%	166.9	15.6%	29.6%
營業外收(支)	26.7	2.3%	19.6	1.7%	36.5%	38.7	3.6%	(30.9%)
稅前淨利	243.0	20.5%	229.0	19.3%	6.1%	205.6	19.3%	18.2%
所得稅費用	34.0	2.9%	33.2	2.8%	2.5%	25.9	2.4%	31.4%
本期淨利	209.0	17.6%	195.8	16.5%	6.8%	179.7	16.8%	16.3%
綜合損益總額	209.0	17.6%	195.8	16.5%	6.8%	179.7	16.8%	16.3%
基本每股盈餘 (NTD)	2.04		1.90			1.75		

合併綜合損益表-2

Unit : NTD M	2025年		2024年		年成長
營業收入	4,629.8	100.0%	4,117.8	100.0%	12.4%
營業成本	2,750.3	59.4%	2,600.0	63.1%	5.8%
營業毛利	1,879.5	40.6%	1,517.8	36.9%	23.8%
銷售費用	217.8	4.7%	196.2	4.8%	11.0%
管理費用	249.3	5.4%	216.5	5.3%	15.2%
研發費用	559.6	12.1%	498.0	12.1%	12.4%
營業費用	1,026.7	22.2%	910.7	22.1%	12.7%
營業淨利	852.8	18.4%	607.2	14.7%	40.5%
營業外收(支)	30.8	0.7%	51.4	1.2%	(40.2%)
稅前淨利	883.5	19.1%	658.6	16.0%	34.2%
所得稅費用	126.6	2.7%	88.0	2.1%	43.9%
本期淨利	757.0	16.3%	570.6	13.9%	32.7%
綜合損益總額	757.0	16.3%	570.6	13.9%	32.7%
基本每股盈餘 (NTD)	7.37		5.56		

營收及毛利趨勢

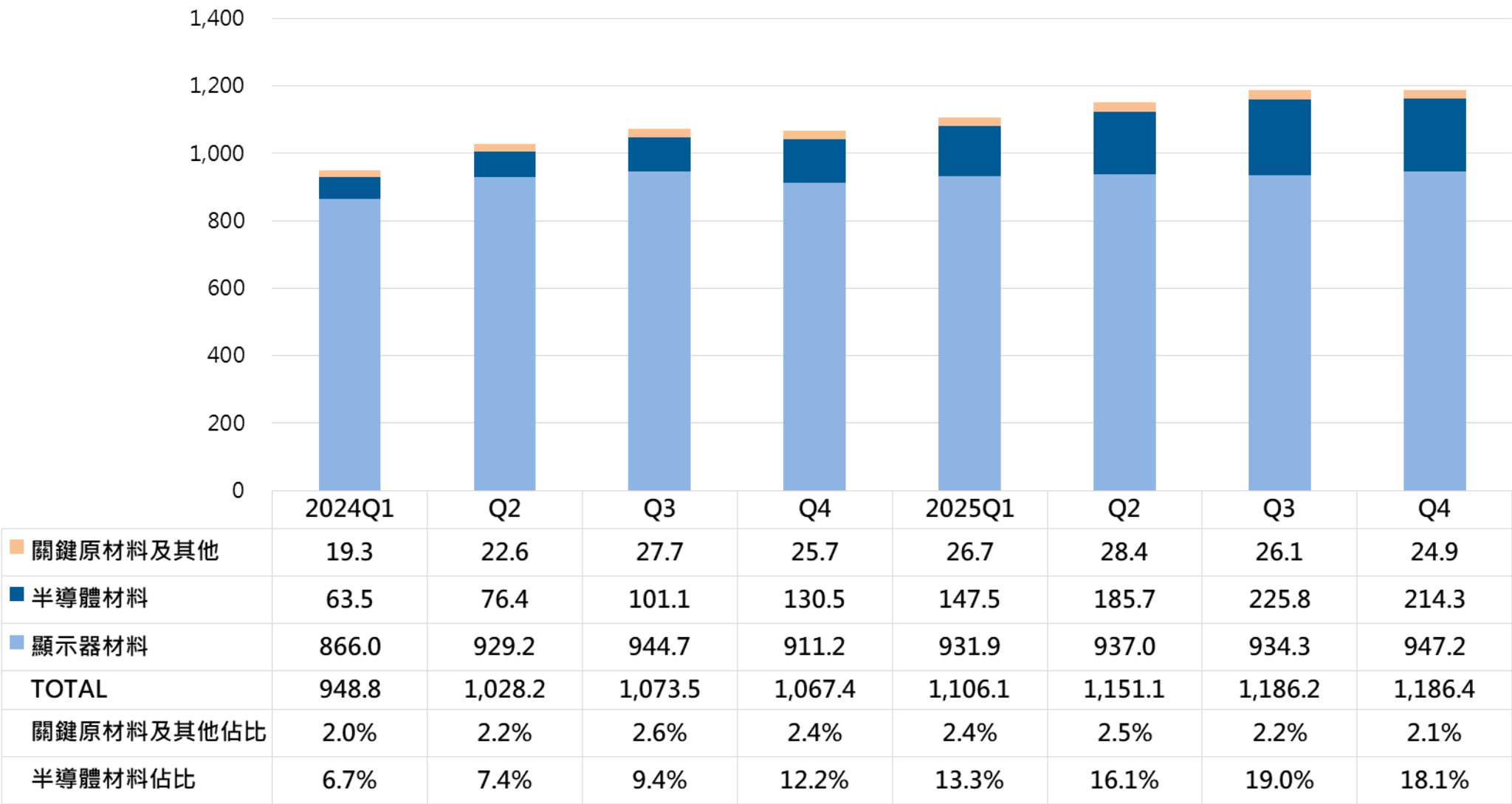
NTD 億





產業別營收

(NTD M)





合併資產負債表摘要



Unit: NTD M

	2025/12/31		2024/12/31		年成長	年成長 %
現金及約當現金	247	4.8%	195	3.9%	52	26.9%
按攤銷後成本衡量之金融資產 - 流動	1,378	26.9%	1,424	28.8%	(46)	(3.2%)
應收帳款	1,174	23.0%	1,133	22.9%	41	3.6%
存貨	416	8.1%	380	7.7%	36	9.5%
不動產、廠房及設備	1,494	29.2%	1,480	29.9%	14	0.9%
使用權資產	146	2.9%	155	3.1%	(9)	(5.7%)
資產總計	5,113	100.0%	4,949	100.0%	164	3.3%
流動負債	1,360	26.6%	1,266	25.6%	94	7.4%
非流動負債	226	4.4%	399	8.1%	(173)	(43.4%)
負債總計	1,586	31.0%	1,665	33.6%	(79)	(4.8%)
權益總計	3,527	69.0%	3,284	66.4%	242	7.4%

重要財務指標

流動比率%

252%

257%

存貨週轉天數

53

50



合併現金流量表摘要



Unit: NTD M

	2025年	2024年
本期稅前淨利	884	659
折舊及攤銷	272	271
營運資金變動	(85)	27
營業活動之淨現金流入	981	865
取得不動產、廠房及設備	(267)	(190)
按攤銷後成本衡量之金融資產減少(增加)	46	(280)
投資活動之淨現金流出	(212)	(518)
銀行借款淨變動	(194)	34
發放現金股利	(514)	(421)
籌資活動之淨現金流出	(716)	(396)
本期現金及約當現金增加(減少)	52	(49)

註：2025/12/31 及2024/12/31期末現金及約當現金加計超過三個月以上定存餘額分別為1,624M 及 1,617M 。



■ 維持高配息政策。

年度	EPS	現金股利	股票股利	股利發放比率
2025	7.37	6.5	0.0	88%
2024	5.56	5.0	0.0	90%
2023	5.10	4.1	0.0	80%
2022	4.15	3.3	0.0	80%
2021	6.62	5.3	0.0	80%
2020	6.15	5.0	0.0	81%

未來展望



主要產品

半導體材料

◆ 晶圓製程材料

(先進製程, 成熟製程)

◆ 先進封裝材料

(Fan-out, 2.5D, 3DIC)

顯示器材料

◆ LCD材料

(Color Filter, Cell, Array)

◆ MicroLED材料

◆ EPD材料

關鍵原材料

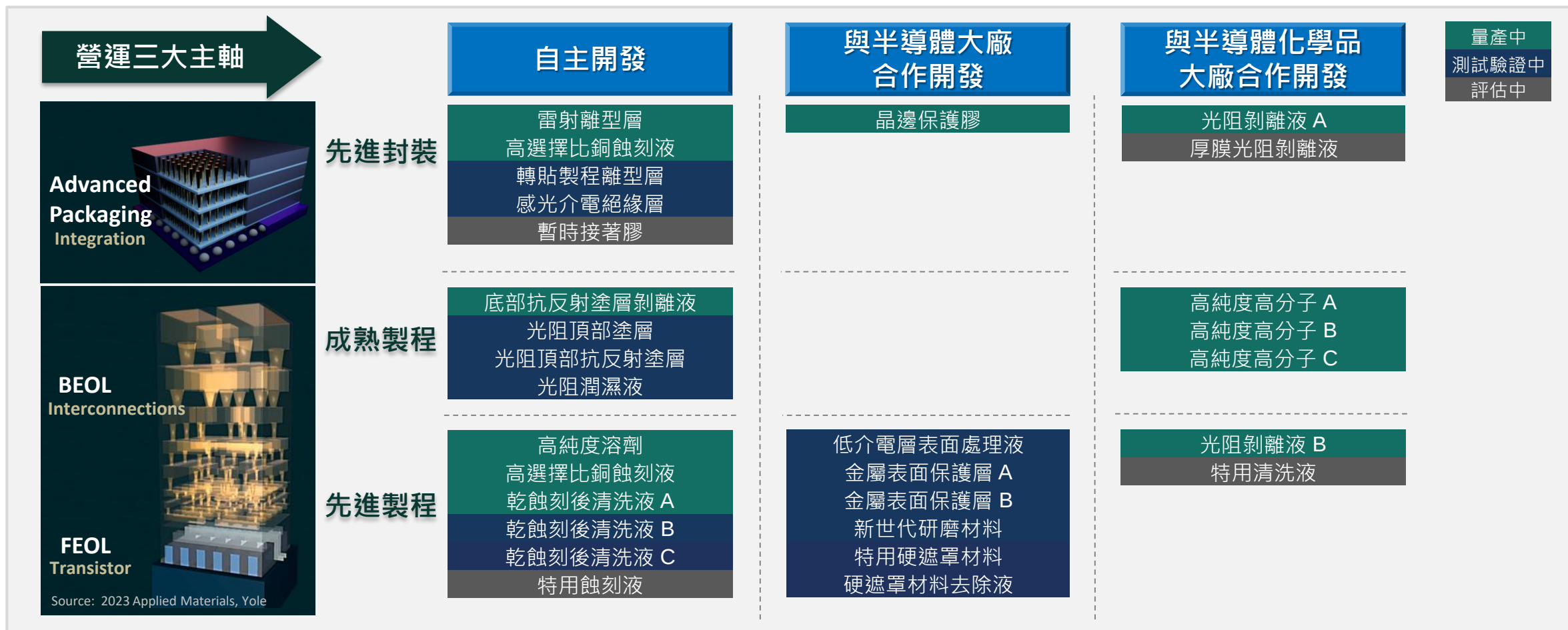
◆ 高機能單體

(電子材料, 顯示器, 生醫)

◆ 高純度高分子

(電子材料, 半導體, 電池)

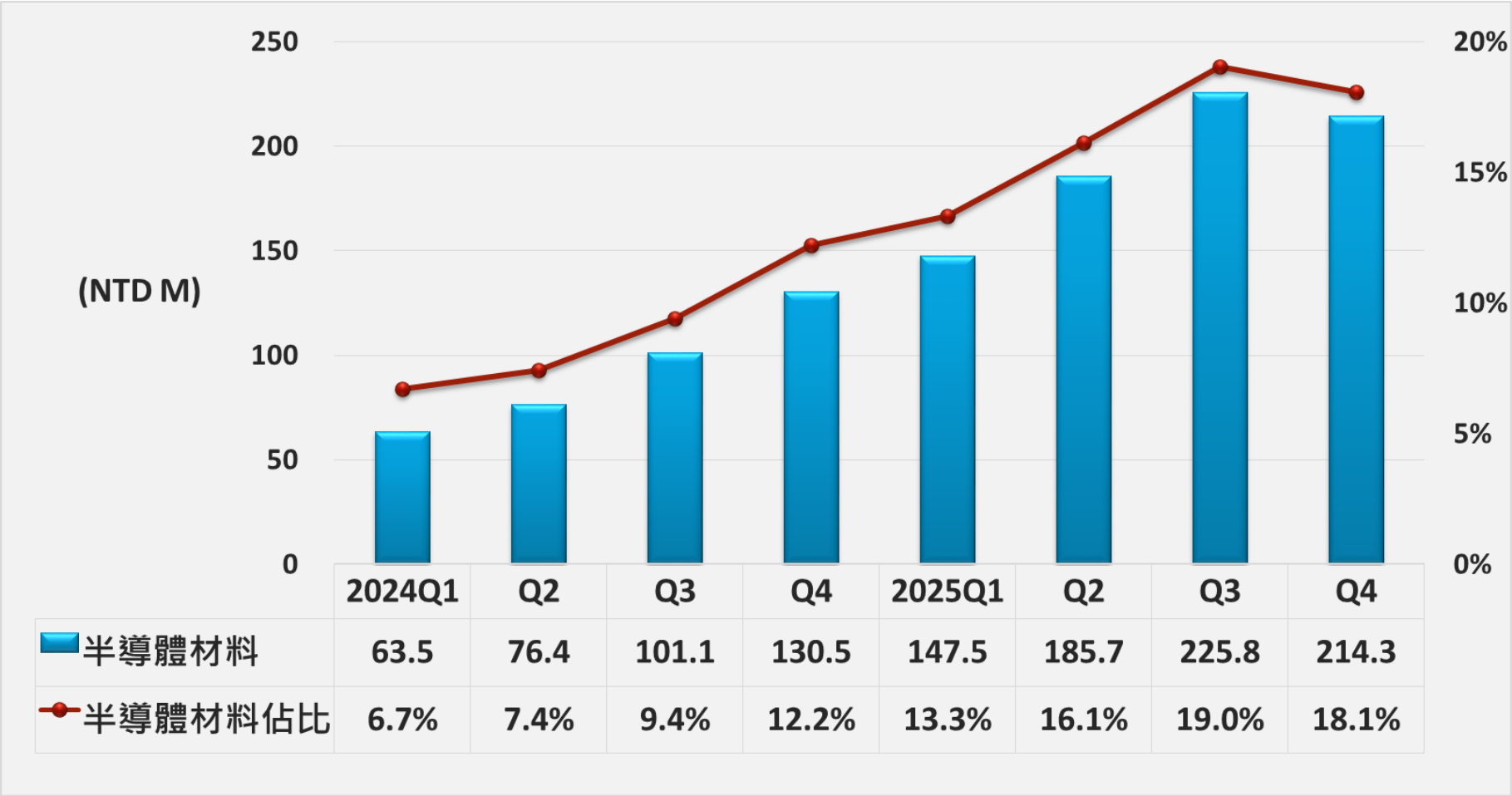
半導體營運成果與計畫



- ◆ 半導體相關產品共25項：2025新增3項產品量產，目前共12項產品量產，13項產品驗證。
- ◆ 與半導體化學品大廠合作開發：擴大合作項目及模式。
- ◆ 2026年目標新增導入3~5項產品。



半導體材料營收



◆ 2025半導體全年營收7.73億，全年占比16.7%，較2024年同期3.72億成長107.8%。

顯示器材料營運成果與計畫

導入製程去瓶頸化的材料設計

高感度PS、高塗速PS、Mura-free PSA PI，
協助客戶提升產能與良率

強化可持續的成本競爭壁壘

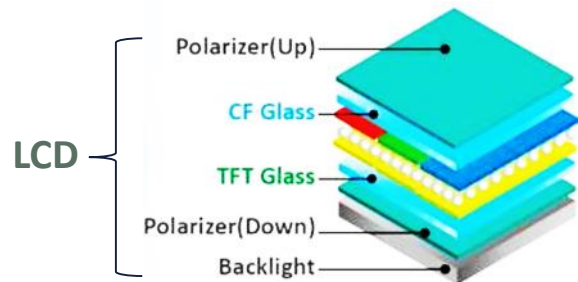
優化生產製程、提高原料自製比例，
保持PS & Cu蝕刻液優勢、提升市場佔有率

營收動能 – 液晶配向膜 PI

擴大液晶配向膜 PSA PI導入新量產廠區

擴展新規新產品與應用領域

低溫製程材料 (ESG)、Cu Stripper、
FFS液晶配向膜PI、膽固醇液晶配向膜



*FFS : Fringe-field switching

*PSA : Polymer Stabilized Alignment

展望2026年，營運維持穩健擴張，成長動能有望加速。

◆ 半導體及關鍵原材料方面

- 多元經營模式並進，縮短新產品導入時程，提升成長動能
(1. 自主研發；2. 與國際材料大廠合作；3. 與國際半導體大廠共同開發)
- 深化與國際大廠策略合作，擴大營收規模
- 佈局電子產業關鍵原材料，切入高附加價值應用，注入新動能

◆ 顯示器材料方面

- 重點產品 液晶配向膜出貨量增，市佔率維持穩定向上
- 以品質穩定與成本優化的雙重優勢，鞏固市場領先地位
- 佈局高規/低溫/低碳排 ESG永續新材料，維持長期競爭力

*以上為本公司依目前業務展望之預測，具體仍會根據實際市場供需條件而有所變動。

Q & A



Thank you

